EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

56006492

PUBLICATION DATE

23-01-81

APPLICATION DATE

26-06-79

APPLICATION NUMBER

: 54081204

APPLICANT: SHARP CORP;

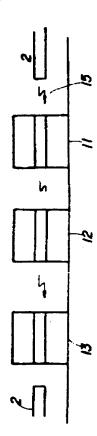
INVENTOR: INOUE TADAAKI;

INT.CL.

: H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00

TITLE

: LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

> CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑫発

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56—6492

60 Int. Cl.3 H 01 S 3/18 H 01 L 31/00 33/00

識別記号

庁内整理番号 7377-5 F 6824-5F 7739-5F

砂公開 昭和56年(1981)1月23日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60光增幅器

20特

願 昭54-81204

②出 昭54(1979)6月26日 ⑫発 明

富田孝司

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

明 仰発 老 幸木悛公 大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内 明 老 井上忠昭

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

⑦出 願 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

何代 理 弁理士 福士愛彦

- - 複数個の半導体レーザをレーザ光放射線上に 配設し、各半導体レーザ間をレンズで光結合せ しめるたとにより伝送された光信号を増幅する ことを特徴とする光増幅器。
 - 前記半導体レーザは同一基板上化形成された **半導体レーザは同一基板上に形成るれた**半導体 レーザアレイで構成された特許請求の範囲 第1 項記収の光増幅器。
- 発明の詳細を註明

本発明は半導体レーザを用いた光通信技術に於 ける光増鉛器に関するものである。

光ファイバの高性能化、低コスト化に伴ない、 光通信技術が実用化される段階にまで至っている が、長距離光通信の場合、その伝送距離はファイ ベル材料的特性から決定される吸収損失並びにフ アイバの開口政等の形状的。材料的特性から決定

される周波数損失によりその範囲が限定されてし まり。特に10km以上の光情報伝送の場合は応 冬速度が速く。かつファイバ内入力を大きくでき る半導体レーザの利用が有望となるが周波数 100 NITZ 以上で100 km 以上の大都市間等の情報伝 送の場合にはファイバによる吸収損失等を考慮す ると中継器が必要となる。特に歯光ケーブル等と して用いた場合には中継器は軽量。小型でかつ高 信頼性のものが必要である。

従来考えられている光中継器の構造としては、 第1図に示す如く∧地点よりファイバ(2)を通して 送られて来た光を一度アパランシェホトダイオー ド等の高速受光素子(3)で電気信号に変換するとと もに該電気信号を増幅器(4)で増唱し、再び半導体 レーザ(5)の入刀信号とする方式が採用されてきた。 しかしながらこの方式ではアバランシエホドダイ ードの高価な点や、高速増模器の必要性及び中 雌器の複雑化。各エレメントの増加化よる信頼性 の話下。中郷器自身の巨大化等により中級器とし

(2)

ては好せしくない点が多い。

मिस**रे**का

特開昭56-6492 (2)

ドを更に加えてもよく個数に関しては3つに限定

するととろではない。 第3図は本発明の原理を説

明するための説明図である。図に示す如く第1段 目の半導体レーザ (W) (以下しりと略す) は第4

図(4)に示す発振状態にありファイバ(2)より来る入

力光信号によりカンプリング効果によりわすかに

発振状態が点(106)より出力増加の方向へ点(101)

まで移行する。第2段目のLD (22)は第4 図(B)に

示す如く発振開始関値電流(102)まで電流印加されているが第1段目のLD(11)の、カップリング

効果による発援増加によりターンオン し点 (103)

で発掘を開始する。第3段目のLD(13)は第4図

(c) 化示す如く点(194) で示すある発掘状態に置かれているが第 2 段目の L D (12) の 発振開始ととも

に点 (105) の発掘状態に移行しc 地点にカップリ

ング時間の遅れのみで光信号を伝送することが可

半導体レーザアレイは特性的に同一のものが包

ましく、この点を考慮して冰発明の他の特徴でも

ある間一基板上にかつエンチングプロセスにより

また、光暗解作用を有する半導体レーザの光カンプリング効果(自己結合効果)を用いて半導体レーザま存を光中継続として利用することが投塞されているが、第2回に示す如く A 地点より送られてきた光情報は、中継器のある B 地点では光量はファイバ内での吸収できわめて小さくなり、光カンプリング効果は起っていても 5人 比はきわめて低くで地点に充分検知し得る信号を送ることが不可能である。

尚、図中実線は入力のない場合、破線は入力が 有る場合の特性図である。

本発明は以上の点に鑑み、各発振出力の異なる 半導体レーザを光放射線上に結合させ、入力信号 を各半導体レーザ間で順次カップリンクを起こさ せることにより 5/2 比の高い出力信号を得ること のできる半導体レーザアレイの光増線器を提供す ることを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかに するね、3つの半導体レーザアレイを用いた例を 示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー

(3)

(4)

F

各個別化した半導体レーザアレイを使用する。第 5 図に示す如く各レーザの設定電流が外部抵抗型) (59)(到)で制御可能であることは同業子の使用上の 簡便さを増す。

以上により落板のアレイは高さ方向にそろえる ことが極めて安島でカップリング効率を高め製造 コストを低減することができる。

半導体レーサの材料としては本発明では (iaAs 上に (iaAcAs ー GaAs ー (ia AcAs を 液相成長させた グブルヘテロ 構造の基板を 使用したが材料は In,GaAsP 等のダブルヘテロ を形成する材料や、他の田ー V 族半導体に於いても適用可能であり、特にアパランシェダイオードの作り難い材料に 対しては低めて有望である。

次化レーザアレイのアラインメントについて設明する。第3回に示したレーサアレイを同一線上に並べると入力信号(54)が入力される以前に相互カンブリングを起こしてしまい実質上光増和は行なわれない。即ち、光の適行方同性に強性をもたせるために各業子間に先アインレータが必要であ

るが、本実施例では各LDのアラインメントとレ ンメ結合に技術的手段を駆使することによって値 性を付与した。第5図は半導体レーザアレイを平 面方向よりみた図である。ファイバ (24) より伝送 されてきた光信号 (15) は携光レンズ (18) によりL D (II) に照射され、カンブリングをおこす。 LD(II) の出力がファイバ 四 に人射されない様にファイ パ(凶)と集光レンス(畑)を配置する。LD(山)のス トライプ(のの出力端には無7図(4)に示すX-2 面にテーパを有するレンズ (19) が装着されており。 しり(12)のストライプ(19)に入射される。 LD(12) よりの入力推面 (ac)より出るレーザ光 (a)は LD (11) 化入射されることによる優乱を防ぐ為化レン メ表面の一部にA.4 広着部分(20)を設けてある。 また同様のレンスをLD CAにも付設する。LD (山)の出力強面(23)より出た光は半円柱レンズの テーパ角度 θ (24) とレンズ材質の屈折率 π で決定 される角度をすとすると

 $\delta = \sin^{-1} (n \sin \theta)$

の方向に放射される。♪が大きい程、逆方向のカ

(6

ップリングが小さく s/n 比の高い光増幅器が得ら れることになるが反面もD間の順方向の信号費の 粘合度が低下する。本発明では1至2°1950°c の間に設定した時に最大の効率が得られた。との ことは活性層材料の屈折率がヵ=35~4と大き い為にもの角度が多小大きくともLD内に入射さ れた光はストライプ方向に屈折されるの許容値を 大きくとることができることを意味する。またも の角度が 2°~30°c であると、LD(口よりLD (川)への逆カップリングが防止されるD(山)側にな んら影響されることはない。名ダイオード間の間 隔はナーパ角ので央定されレーザストライブ長の 0. 0 5~50倍の長さにとることができるがすが 大きくなると逆方向のカンブリングが少なくなる 反面順方向のカップリング量が低下しモノリシッ ク化が行なわれなくなりストライブ長の0.1~0.5 倍程度が最適である。 LD(11)より放射した光は 次のLD (12)のストライブに入射される機角度も と距離 d で一義的に決定される位置に設ける必要

(7)

がある。

ズ平面器 (40)はレーザ海面と密着させる必要があるカ、フレキッピリティの凡い有後材料の方が望ましい。またレンズ表面のレーザ光反射部に於いてはALを蒸着した。第7図(a)はレーザ海面にレンズを装着した図である。半円柱レンズ及は100 mmとし、製造工程上安身な及さとしたが実質的には上記の長さに限定されるものではウい。レーザ開陽が50 mmの場合に於いてはウンズは100 mm径の円柱フアイパの一端より研磨したに中央部で允分研磨後型性変形させることによりテーパ角をつけたが製造法は上記実施例に限ることなく利用すべきテーパ状円柱レンズを用いることができる。

以上の様化して作られた光増幅器は入力信号を 電気信号に変換することなく光化よる結合で増幅 する方式により20 ds以上デイレイタイム0.1 n砂以下の光増幅器ができた。またレーデアレイ 温度の定常化をベルチェ素子で計ることは素子の 安定性を増すことになる。

4 図面の簡単な説明

持期356-6492 (3)

以下、第5回に示す半導体レーザダイオードア レイの構造及び製造方法について説明する。(100) n型 GaAs 基板 (30)上に徐帝法により 液温成長さ れた第1層n - GaQ7ALO,3As (31) 第2層p -GaAs(32)。第3層p-GaO,7ALO,3As(33)。第 4 層 ρ ー GaAs (34)。を順次形成する。 電旋閉じ 込め用に A L 2 O 1 (35)をC V D 蒸着し p 倒電磁(36) を付けた5μmのストライブ幅をもつ電極ストラ イブ構造である。 n 偶定返 (37) としては Au ⁻ G_c - Ni台金を蒸齎した。各半導体レーザの電匹ス トライプ幅は国一にする必要はなく所領の光増福 車を考慮し各半導体レーザごとに可変することは 当功であり微分量子効率の優れた半導体レーザダ イォードを使うことが望ましい。 各レーサのスト ライブ長さは300μm、間隔は50μmとした。 各レーサの個別化はストライブ形成後ホトエンテ ング法により張酸系エッテング液を用いて行ない GaAs 基板の一部に至る迄エッテングを行なった。

レンメ形状は円柱状の均一屈折率をもつ石英及 び有液材料を集7図(A)に示す如く相工した。レン

(8)

第1図は従来の光通信方式における中継器の後 大図である。第2図は散発な人力光と、半導体レーザのカップリングによるレーザ出力の変化を示 すグラフである。第3図は本発明の1実施例を示 す半導体レーザの原理説明図である。第4図は第 3図に示す半導体レーザそれぞれのカップリング による出力変化を示す説明以である。

第5図は本発明の1実施例を示すモノリシンク 化された半導体レーザアレイの構成図である。

第6図は第6図に示すモノリンック化された半 導体レーサナレイとレンスの配置を示す平面図で ある。

第ヶ図は本発明の1実施例を示すカップリング 用レンメの形状を装着したときの斜視図である。

11,12,13..... 半導体レーザ、 16 ·····ファ イバ、 16 ······ 集光レンズ。

代理人 弁理士 福 士 爱 彦

(9)

(4)

持衛電56-6492(4) C 1925. (8) (A) Docket # P2001, 0573 10) Applic. #_ Applicant: H. Behringer et al. Lerner and Greenberg, P.A. Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480 Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101 52 .35 -34 第5図 " (8) **斯**ア図 ્⊪6⊠